日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日 Date of Application:

2002年 7月11日

出願番号 Application Number:

特願2002-203194

[ST.10/C]:

[JP2002-203194]

出 願 人
Applicant(s):

株式会社東芝

2003年 2月21日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



特2002-203194

【書類名】

特許願

【整理番号】

APB025026

【提出日】

平成14年 7月11日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G02B 27/26

【発明の名称】

検査方法及びフォトマスク

【請求項の数】

26

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株式会社東芝

横浜事業所内

【氏名】

福原 和也

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株式会社東芝

横浜事業所内

【氏名】

田中 聡

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株式会社東芝

横浜事業所内

【氏名】

井上 壮一

【特許出願人】

【識別番号】

000003078

【氏名又は名称】

株式会社 東芝

【代理人】

【識別番号】

100083806

【弁理士】

【氏名又は名称】

三好 秀和

【電話番号】

03-3504-3075

【選任した代理人】

【識別番号】

100068342

【弁理士】

【氏名又は名称】 三好 保男

【選任した代理人】

【識別番号】 100100712

【弁理士】

【氏名又は名称】 岩▲崎▼ 幸邦

【選任した代理人】

【識別番号】 100100929

【弁理士】

【氏名又は名称】 川又 澄雄

【選任した代理人】

【識別番号】 100108707

【弁理士】

【氏名又は名称】 中村 友之

【選任した代理人】

【識別番号】 100095500

【弁理士】

【氏名又は名称】 伊藤 正和

【選任した代理人】

【識別番号】 100101247

【弁理士】

【氏名又は名称】 高橋 俊一

【選任した代理人】

【識別番号】 100098327

【弁理士】

【氏名又は名称】 高松 俊雄

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 001982

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 検査方法及びフォトマスク

【特許請求の範囲】

【請求項1】 偏光された第1の露光光でウェーハ上に塗布されたレジストにフォトマスクの露光マークを転写して投影光学系の第1の光学特性を求めるステップと、

前記第1の露光光と偏光状態が異なる第2の露光光でウェーハ上に塗布された 新たなレジストに前記フォトマスクの露光マークを転写して前記投影光学系の第 2の光学特性を求めるステップと、

前記第1及び第2の光学特性の差を算出するステップ

とを含むことを特徴とする検査方法。

【請求項2】 前記第1の露光光が、直線偏光であることを特徴とする請求項1に記載の検査方法。

【請求項3】 前記第2の露光光が、前記第1の露光光の偏光と直交する偏光であることを特徴とする請求項1又は2に記載の検査方法。

【請求項4】 前記第2の露光光が、無偏光であることを特徴とする請求項 1又は2に記載の検査方法。

【請求項5】 前記露光光が、前記フォトマスクの前記露光マークと対向するように形成された偏光子により偏光されることを特徴とする請求項1~4のいずれか1項に記載の検査方法。

【請求項6】 前記露光光が、ペリクル上に形成された偏光子により偏光されることを特徴とする請求項1~4のいずれか1項に記載の検査方法。

【請求項7】 前記光学特性が、前記投影光学系の投影レンズの収差であることを特徴とする請求項1~6のいずれか1項に記載の検査方法。

【請求項8】 前記投影レンズの収差は、コマ収差、球面収差、非点収差、 3 θ 収差のうちいずれかであることを特徴とする請求項7に記載の検査方法。

【請求項9】 前記収差の計測が、三光東干渉条件で行われることを特徴とする請求項7又は8に記載の検査方法。

【請求項10】 前記収差が、ゼルニケ多項式の収差係数で表わされること

を特徴とする請求項7~9のいずれか1項に記載の検査方法。

【請求項11】 第1の表面及び前記第1の表面に対向する第2の表面を有する透明基板と、

前記第1の表面に配置された露光マークと、

前記第2の表面に前記露光マークに対向して配置された偏光子

とを備えることを特徴とするフォトマスク。

【請求項12】 前記偏光子が、露光光を第1の偏光状態に偏光する第1の 偏光子と、

前記露光光を前記第1の偏光状態とは異なる偏光状態に偏光する第2の偏光子とからなることを特徴とする請求項11に記載のフォトマスク。

【請求項13】 前記第1の偏光状態が、直線偏光であることを特徴とする 請求項12に記載のフォトマスク。

【請求項14】 前記第2の偏光状態が、前記第1の偏光状態と偏光面が互いに直交することを特徴とする請求項12又は13に記載のフォトマスク。

【請求項15】 前記第2の偏光状態が、無偏光状態であることを特徴とする請求項12又は13に記載のフォトマスク。

【請求項16】 前記偏光子が、ラインアンドスペースパターンよりなることを特徴とする請求項11~15のいずれか1項に記載のフォトマスク。

【請求項17】 前記偏光子のラインアンドスペースパターンの周期が、露 光光の波長以下であることを特徴とする請求項16に記載のフォトマスク。

【請求項18】 前記露光マークが、投影レンズの収差計測パターンを含む ことを特徴とする請求項11~17のいずれか1項に記載のフォトマスク。

【請求項19】 第1の表面を有する第1の透明基板と、

前記第1の表面に配置された露光マークと、

前記第1の表面に対向するように配置され、第2の表面を有する第2の透明基 板からなるペリクルと、

前記第2の表面に前記露光マークに対向して配置された偏光子とを備えることを特徴とするフォトマスク。

【請求項20】 前記偏光子が、露光光を第1の偏光状態に偏光する第1の

偏光子と、

前記露光光を前記第1の偏光状態とは異なる偏光状態に偏光する第2の偏光子とからなることを特徴とする請求項19に記載のフォトマスク。

【請求項21】 前記第1の偏光状態が、直線偏光であることを特徴とする 請求項20に記載のフォトマスク。

【請求項22】 前記第2の偏光状態が、前記第1の偏光状態と偏光面が互いに直交することを特徴とする請求項20又は21に記載のフォトマスク。

【請求項23】 前記第2の偏光状態が、無偏光状態であることを特徴とする請求項20又は21に記載のフォトマスク。

【請求項24】 前記偏光子が、ラインアンドスペースパターンよりなることを特徴とする請求項19~23のいずれか1項に記載のフォトマスク。

【請求項25】 前記偏光子のラインアンドスペースパターンの周期が、露 光光の波長以下であることを特徴とする請求項24に記載のフォトマスク。

【請求項26】 前記露光マークが、投影レンズの収差計測パターンを含む ことを特徴とする請求項19~25のいずれか1項に記載のフォトマスク。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、光リソグラフィ技術に関し、特に露光装置の投影光学系の性能検査方法及び検査に用いるフォトマスクに関する。

[0002]

【従来の技術】

半導体デバイスを構成するパターンの最小線幅、最小周期は年々微細化し、このパターンを解像する露光装置に要求される最小解像線幅は現在100nm程度以下となってきている。露光装置の最小解像周期は、露光波長 λ 及び投影レンズの開口数 (NA)で決まる。より微細なパターンを形成するためには露光波長 λ を短波長化し、NAを拡大すればよい。この目的のために、露光光の短波長化が進められている。近年ではアルゴンフロライド (ArF) エキシマレーザ露光装置 ($\lambda=193nm$)が実用化され、またフッ素ガス (F_2) エキシマレーザ露

光装置 ($\lambda = 157$ nm)が数年後の実用化を目標に開発が行われている。193 nm以下の波長で光リソグラフィ用レンズとして使用できる光学材料は種類が限られており、現在の技術では波長193 nmの光には蛍石(フッ化カルシウム単結晶)と溶融石英が使用できるが、波長157 nmの光に対しては蛍石しか使うことができない。

[0003]

レンズを使用するときに問題となる現象の一つに複屈折がある。屈折率は光の 屈折角や位相速度を支配する物理量であるから、投影レンズが複屈折を示す場合 、投影レンズの結像特性が光の偏光状態によって変化する。複屈折があると、例 えば露光光の偏光状態ごとに異なる位置に像を結ぶことによって像がぼけ、像コ ントラストや解像力が低下して、微細パターンが形成できない恐れがある。

[0004]

蛍石は特定の結晶軸方向に比較的大きな複屈折をもつことが最近の研究から判明した。すなわち、蛍石の複屈折を示さない結晶軸を光軸方向にとってレンズを製造したとしても、光軸と平行でない方向に沿う光路については複屈折を示す。この結果、転写すべきパターンが微細であればあるほど、光軸と平行でない方向に多くの回折光が発生し、複屈折の影響を受けやすくなってしまう。レンズ全体として複屈折の影響を抑制するために、複数の蛍石のレンズを、それぞれの結晶軸方向を互いに変えて配置することによって、複屈折の影響をある程度相殺したり特定の光路に影響が集中したりしないようにできる。しかし、その場合でも複屈折の影響を完全に抑制することは、現在の技術では困難である。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

露光装置の投影光学系に用いるレンズ材の複屈折は結像性能を劣化させるため 抑制しなければならないが、結像の劣化状態だけをみてもそれが複屈折のために 発生しているかどうか見分けられない。半導体デバイスの微細化のために複屈折の小さいレンズを投影光学系に使用する必要があり、複屈折が可能な限り抑制されているかどうかを、他の像劣化要因と切り分けて検査する方法が必要である。

[0006]

本発明は、このような課題を解決し、複屈折の影響を他の像劣化要因と切り分けて検査する投影光学系の検査方法を提供することである。

[0007]

本発明の他の目的は、投影光学系の検査方法に用いるフォトマスクを提供することである。

[0008]

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するため、本発明の第1の特徴は、(イ)偏光された第1の露光でウェーハ上に塗布されたレジストにフォトマスクの露光マークを転写して投影光学系の第1の光学特性を求めるステップと、(ロ)第1の露光光と偏光状態が異なる第2の露光光でウェーハ上に塗布された新たなレジストにフォトマスクの露光マークを転写して投影光学系の第2の光学特性を求めるステップと、(ハ)第1及び第2の光学特性の差を算出するステップとを含む検査方法であることを要旨とする。

[0009]

本発明の第1の特徴によれば、複屈折の影響を検査する投影光学系の検査方法 を提供することができる。

[0010]

本発明の第1の特徴において、第1の露光光が、直線偏光であることが好ましい。また、第2の露光光が、第1の露光光の偏光と直交する偏光であることが好ましい。また、第2の露光光は、無偏光であってもよい。また、露光光は、フォトマスクの露光パターンと対向するように形成された偏光子により偏光される。このようにして、偏光状態の異なる露光光により光学特性が計測され、投影光学系の性能検査が行われる。また、露光光が、ペリクル上に形成された偏光子により偏光されてもよい。露光光の偏光状態はフォトマスクを透過しても変化しないためである。また、光学特性が、投影光学系の投影レンズの収差であることが好ましい。投影レンズの収差は、コマ収差、球面収差、非点収差、30収差のうち少なくとも一つが用いられる。収差が、ゼルニケ多項式の収差係数で表わされることが好ましい。さらに、収差の計測が、三光東干渉条件で行われることが好ま

しい。

[0011]

本発明の第2の特徴は、(イ)第1の表面及び第1の表面に対向する第2の表面を有する透明基板と、(ロ)第1の表面に配置された露光マークと、(ハ)第2の表面に露光マークに対向して配置された偏光子とを備えるフォトマスクであることを要旨とする。

[0012]

本発明の第2の特徴によれば、投影光学系の複屈折の影響を検査するフォトマスクを提供することができる。

[0013]

本発明の第3の特徴は、(イ)第1の表面を有する第1の透明基板と、(ロ)第1の表面に配置された露光マークと、(ハ)第1の表面に対向するように配置され、第2の表面を有する第2の透明基板からなるペリクルと、(二)第2の表面に露光マークに対向して配置された偏光子とを備えるフォトマスクであることを要旨とする。

[0014]

本発明の第3の特徴によれば、投影光学系の複屈折の影響を検査するフォトマスクを提供することができる。

[0015]

本発明の第2及び第3の特徴において、偏光子が、露光光を第1の偏光状態に 偏光する第1の偏光子と、露光光を第1の偏光状態とは異なる偏光状態に偏光する第2の偏光子とからなることが好ましい。また、第1の偏光状態が、直線偏光 であることが好ましい。また、第2の偏光状態が、第1の偏光状態と偏光面が互 いに直交することが好ましい。また、第2の偏光状態が、無偏光状態であっても よい。また、偏光子が、ラインアンドスペースパターンよりなるワイヤグリッド 型偏光子であることが好ましい。ワイヤグリッド型偏光子のラインアンドスペー スパターンの周期が、露光光の波長以下であれば、光を直線偏光させることがで きる。また、露光マークが、投影レンズの収差計測パターンを含むことが好まし い。

[0016]

【発明の実施の形態】

以下図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。以下の図面の記載において、同一または類似の部分には同一または類似の符号が付してある。但し、図面は模式的なものであり、厚みと平面寸法との関係、各層の厚みの比率等は現実のものとは異なることに留意すべきである。したがって、具体的な厚みや寸法は以下の説明を参酌して判断すべきものである。また図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることは勿論である。

[0017]

本発明の実施の形態の投影光学系の性能検査方法の説明に用いる露光装置1は、図2に示すような屈折型の露光装置(スキャナ)で、縮小比は4:1としている。光源2として波長え:193nmのアルゴンフロライド(ArF)エキシマレーザが用いられる。照明光学系3には、フライアイレンズやコンデンサレンズ等が含まれる。投影光学系9は、投影レンズ5と瞳6等により構成されている。露光光は、照明光学系3と投影光学系9との間のマスクステージ4上に設置されたフォトマスク33のパターンを、ウェーハステージ7上のウェーハ10に縮小投影する。ペリクル8は、フォトマスク33上に塵が付着するのを防止するために設置され、フォトマスク33と同じ材料の透明基板からなる。なお、説明の便宜上、露光装置1として、スキャナを示しているが、スキャナの他にも、ステッパ等が使用可能である。また、縮小比を4:1としているが、任意の縮小比でもよいことは勿論である。

[0018]

本発明の実施の形態に係るフォトマスク33は、図3(a)に示すように、露 光装置1のマスクステージ5に、ペリクル8で保護された第1の表面15を下向 きにして設置される。フォトマスク33の第1の表面15上には、図3(b)に 示すように、投影光学系9の各種のレンズ収差、例えば、コマ収差や36収差等 の奇関数収差、及び球面収差や非点収差等の偶関数収差を計測する収差計測ユニット36a~36i及び37a~37iが、それぞれ第1の収差計測ユニット領域34及び第2の収差計測ユニット領域35に配置されている。フォトマスク3 3の第2の表面16上には、図3(c)に示すように、二種類のワイヤグリッド型偏光子が配置される。第1の収差計測ユニット領域34に対向して配置された第1の偏光子31と、第2の収差計測ユニット領域35に対向して配置された第2の偏光子32のワイヤグリッドパターンの周期方向は、互いに直交している。例えば、第1の偏光子31のワイヤグリッドパターンの周期方向は、図3(c)に示すフォトマスク33の左右方向の辺に対して平行で、第2の偏光子32のワイヤグリッドパターンの周期方向は、第1の偏光子31のワイヤグリッドパターンの周期方向と直交する方向である。

[0019]

本発明の実施の形態に係るフォトマスク33の第2の表面16に配置されるワイヤグリッド型偏光子11は、図4(a)の平面図に示すように、所定の方向に周期性をもつラインアンドスペース(L/S)パターンである。ワイヤグリッド型偏光子11のL/Sパターンの周期方向の断面構造は、図4(b)に示すように、例えば、透明石英からなる透明基板12上にクロム(Cr)等の金属膜からなる遮光部13a~13cが一定の遮光部幅w:20nm、一定の周期P:100nmで配列されている。ワイヤグリッド型偏光子11は入射した光のうち、L/Sパターンの周期P方向に電場の振動面をもつ直線偏光光のみを通過させる機能を持つ。

[0020]

本発明の実施の形態に係るフォトマスク33は、露光装置1のマスクステージ4に第2の表面16を露光光の入射側に向けて設置される。ここで、第1又は第2の収差計測ユニット領域34、35のそれぞれの大きさが、露光装置1の静止露光における一括露光領域と一致するように設計されている。フォトマスク33に入射する露光光は、まず第1又は第2の偏光子31、32により偏光面が互いに直交する直線偏光光とされて、第1又は第2の収差計測ユニット領域34、35に入射する。二つの直線偏光光を用いて露光したパターンにより収差計測を行うため、投影光学系9の投影レンズ5の複屈折の大小が判定できる。なお、本発明の実施の形態では、第1及び第2の偏光子31、32を有する第2の表面16を露光光の入射側に向けたが、逆に露光光の出射側に向けて設置してもよい。フ

オトマスク33の収差計測ユニット36a~36i及び37a~37iを通過する際に、露光光の偏光状態は変化せず、第1及び第2の偏光子31、32によってそれぞれの直線偏光成分だけが選択的に取り出されるからである。

[0021]

ワイヤグリッド型偏光子11の形成方法は、半導体デバイス製造に用いられるフォトマスクの製造方法と同様である。まず、図5(a)に示すように、露光光に対してほぼ透明な透明基板12上に、クロム等の金属の蒸着等により、遮光性膜23が形成される。次いで、遮光性膜23表面にレジストを塗布し、電子線描画装置でワイヤグリッドパターンを描画し、現像工程により、図5(b)に示すように、レジストパターン14が遮光性膜23上に形成される。その後、反応性イオンエッチング(RIE)工程等により遮光性膜23が選択エッチングされて、図5(c)に示すように、遮光部13a~13cが透明基板12上に形成され、ワイヤグリッド型偏光子11が作製される。また、本発明の実施の形態に係る収差の計測に用いる収差計測用マークも、後述するように、基本構造は所定の周期Pをもつラインアンドスペース(L/S)パターンであり、図5に示したワイヤグリッド型偏光子11の形成方法と同様にして作製される。

[0022]

本発明の実施の形態に係るフォトマスクは、第1の表面15上に、投影光学系9の各種の収差を計測する収差計測用マークを含む収差計測ユニット36a~36i及び37a~37iが第1及び第2の収差計測ユニット領域34、35に形成され、さらに、第2の表面16上に、互いに直交するパターンを有するワイヤグリッド型の第1及び第2の偏光子31、32が対向するように形成されて、作製される。

[0023]

本発明の実施の形態に係る収差の計測には、例えば、特許第3256678号 公報において本筆頭発明者らが示した、レンズの収差計測用マークが用いられる。収差計測用マークには、所定の周期Pをもつラインアンドスペース(L/S)パターンが含まれている。すべてのL/Sパターンの線幅/周期比は0.5である。周期Pは、露光装置のコヒーレンスファクタ σ 、露光波長 λ 、投影レンズ開

口数NAとの間に次の関係を満たしている。

[0024]

 $3 \cdot \lambda / (NA \cdot (1+\sigma)) \ge P \ge \lambda / (NA \cdot (1-\sigma))$ (1)

(1)式の条件は、L/Sパターンの像が、0次回折光と±1次回折光の干渉により形成される条件であり、「3光東干渉条件」と呼ばれる。即ち、1次回折光が投影光学系9の瞳6から外れず、3次以上の高次回折光が瞳6面を通過しない条件を意味している。また、L/Sパターンの線幅/周期比を0.5としているため、2次回折光は発生しない。3光東干渉条件下の収差計測では、+1次回折光の経路における波面誤差と-1次回折光の経路における波面誤差の和及び差が計測される。

[0025]

コマ収差や3 θ収差等の奇関数収差を計測するための収差計測用マークの基本構造は、図6 (a)に示すように、いずれも複数の正方形パターンである、一対の露光マーク4 3 と切り抜き露光マーク4 4 からなる。露光マーク4 3 は、一様な周期の微細なL/SパターンのL/S内枠パターン4 1 と、L/S内枠パターン4 1 を囲むようにして、フォトマスク上で幅が2 μmのラインの外枠パターン4 2 を有している。L/S内枠パターン4 1 の微細なL/Sパターンは、周期Pが(1)式の条件を満たしている。切り抜き露光マーク4 4 は、内枠切り抜きパターン4 6 と外枠切り抜きパターン4 5 を有している。露光マーク4 3 と切り抜き露光マーク4 4 の中心間の距離は5 0 μmで、互いに重なり合うことなく配置されている。露光マーク4 3 と切り抜き露光マーク4 4 は、例えば、図6 (a)の左右方向にフォトマスク上で5 0 μmずらして、それぞれの正方形の中心を合わせた場合、内枠切り抜きパターン4 6 がL/S内枠パターン4 1 の一部に重なり、また、外枠切り抜きパターン4 5 が外枠パターン4 2 を全部覆うように設計されている。

[0026]

奇関数収差の計測には、図7に示すように、図6(a)に示した基本構造の露 光マーク43と切り抜き露光マーク44と同様に、露光マーク121と切り抜き 露光マーク124とが対をなし、時計回り方向に30度回転させた第1の回転露

光マーク122と第1の回転切り抜きマーク125とが対をなし、更に時計回り 方向に60度回転させた第2の回転露光マーク123と第2の回転切り抜きマー ク126とが対をなしている。露光マーク121及び切り抜き露光マーク124 には、L/S内枠パターン121aと外枠パターン121b、及び内枠切り抜き パターン124aと外枠切り抜きパターン124bが配置されている。同様に、 第1及び第2の回転露光マーク122、123には、L/S内枠パターン122 a、123a、及び外枠パターン122b、123bが配置され、第1及び第2 の回転切り抜き露光マーク125、126には、内枠切り抜きパターン125a 、126a、及び外枠切り抜きパターン125b、126bが配置されている。 また、図8に示すように、第1の露光マーク61と第1の切り抜き露光マーク6 4、第2の露光マーク62と第2の切り抜き露光マーク65、及び第3の露光マ ーク63と第3の切り抜き露光マーク66が、それぞれ対で奇関数収差の計測に 用いられる。ここで、第1~第3の露光マーク61~63の外枠パターン61b ~63bは同一寸法のパターンであり、第1~第3の切り抜き露光マーク64~ 66は同一のパターンである。L/S内枠パターン61a~63aは、(1)式 の三光東干渉条件を満たす範囲内で周期Pが異なるL/Sパターンからなる。さ らに、図7に示した第1及び第2の回転露光マーク122、123だけでなく、 L/Sパターンの周期Pを(1)式の三光東干渉条件を満たす範囲内で変化させ たL/S内枠パターンを配置した回転露光マークの対も配置される。

[0027]

球面収差や非点収差等の偶関数収差を計測するための露光マークは、図6 (b)に示すように、周期Pが(1)式の三光東干渉条件を満たす微細なL/Sパターンであり、縦L/Sマーク47、横L/Sマーク48、第1の斜めL/Sマーク49、及び第2の斜めL/Sマーク50の四種類がセットとなる。縦L/Sマーク47のL/Sパターンの周期Pの向きを基準とすると、それぞれ横L/Sマーク48が90°、第1の斜めL/Sマーク49が135°、及び第2の斜めL/Sマーク50が45°の向きとなる。また、奇関数収差の場合と同様、(1)式の三光東干渉条件を満たす範囲内で周期Pが異なるL/Sパターンからなる偶関数収差計測用の露光マークが複数配置される。

[0028]

このように、第1及び第2の収差計測ユニット36a~36i及び37a~37iに、それぞれ周期と向きが異なる複数の奇関数、及び偶関数収差計測用の露光マークが互いに近傍に配置される。第1及び第2の収差計測ユニット36a~36i及び37a~37iに配置される各露光マークの配列は、同一とされている。

[0029]

次に、本発明の実施の形態に係る収差計測について説明する。露光装置1による静止露光の領域は、図3(b)に示した第1又は第2の収差計測ユニット領域34、35である。したがって、例えば、まずフォトマスク33上の第1の収差計測ユニット領域34を第1の偏光子31で直線偏光された露光光により収差計測ユニット領域34を第1の偏光子31で直線偏光された露光光により収差計測ユニット36a~36iの露光マークのパターンをウェーハ10上に転写する。その後、フォトマスク33上の第2の収差計測ユニット領域35を第2の偏光子32で直線偏光された露光光により収差計測ユニット37a~37iの露光マークのパターンをウェーハ10上に転写する。このとき、投影レンズ5に対する第1の収差計測ユニット領域34中の各露光マークの相対位置と、投影レンズ5に対する第2の収差計測ユニット領域35中の各露光マークの相対位置とがほぼ一致するようにする。即ち、2回の収差計測は、ほぼ同じ像位置に関して実施される。また、奇関数及び偶関数収差計測の露光方法が相異しているため、それぞれ別々に収差計測される。

[0030]

奇関数収差の計測では、第1及び第2の収差計測ユニット領域34、35それぞれに対して二重露光が行われる。図8の露光マーク61~66を用いて奇関数収差計測を行う場合、例えば、まず1回目の露光を行い、次に、ウェーハステージ7を第1~第3の露光マーク61~63と第1~第3の切り抜き露光マーク64~66が重なる方向に12.5 μ m(フォトマスク33上で50 μ m)移動して2回目の露光を行う。この二重露光により、第1~第3の露光マーク61~63のL/S内枠パターン61a~63a、及び外枠パターン61b~63bは、第1~第3の切り抜き露光マーク64~66が重なる部分が切り取られるような

パターンでウェーハ10上に転写され、図9に示すように、第1~第3のレジストパターン67~69が、現像工程を経て形成される。第1~第3のレジストパターン67~69のL/S内枠レジストパターン67a~69aは、内枠切り抜きパターン64a~66aの幅のL/Sパターンとなり、外枠レジストパターン67b~69bは、0.5μmの幅のパターンとなる。同様にして、図7に示した露光マーク121、第1及び第2の回転露光マーク122、123が、切り抜き露光マーク124、第1及び第2の回転切り抜き露光マーク125、126で切り取られて、図10に示すように、L/S内枠レジストパターン131a~133a、及び外枠レジストパターン131b~133bからなるレジストパターン131、第1及び第2の回転レジストパターン132、133が形成される。図9及び図10に示したようなL/S内枠レジストパターン67a~69a、131a~133aと外枠レジストパターン67b~69b、131b~133bの相対的な転写位置ずれ量が、合わせずれ検査装置を用いて測定される。

[0031]

次に、奇関数収差計測で得られた相対的な転写位置ずれ量と奇関数収差量の関係について説明する。x方向に周期Pの周期性を持ち、(1)式の三光東干渉条件を満たすL/Sパターンを $\sigma=0$ に近いコヒーレント照明で結像させる状態を考える。図11(a)に示すように、光源2からの露光光がマスクパターン21に入射して回折される場合、0次回折光は基板面に垂直に入射、 ± 1 次回折光が、入射面をx-z平面とし、0次回折光に対し角度 θ で、0次回折光を挟むように瞳面70に入射し、ウェーハ上でマスクパターン像22が結像される。z2で、座標系の原点を、無収差レンズの場合に干渉波の極大が現れる理想像点とする。また、光の進行方向を正z方向とする各回折光の電気ベクトルをE0、E1、E-1、露光波長を λ 、0次回折光の振幅をA、 ± 1 次回折光の振幅をBとする。また0次回折光の位相を基準として、 ± 1 次回折光の位相誤差をそれぞれ θ 1、 θ -1とする。一般に、時間依存部分を省いた光の電気ベクトルは、次式で表される。

[0032]

 $E = A \cdot exp(i \cdot k \cdot x) \tag{2}$

ここで、iは虚数単位、kは波数ベクトル、xは位置ベクトルである。したがって、各回折光の電気ベクトルは、次式で表される。

【数1】

$$E_0(x,y,z) = A \cdot exp(i \cdot k \cdot z)$$
 (3)

$$E_{1}(x,y,z) = B \cdot exp \{i \cdot (-k \cdot x \cdot sin \theta + k \cdot z \cdot cos \theta + \phi_{1})\}$$
 (4)

$$E_{-1}(x,y,z) = B \cdot \exp\{i \cdot (k \cdot x \cdot \sin \theta + k \cdot z \cdot \cos \theta + \phi_{-1})\}$$
 (5)

ウェーハ上に形成される干渉波Iは、

$$I = |E_0 + E_1 + E_{-1}|^2$$
(6)

である。(6)式を展開すると、

【数2】

 $I = A^{2} + 2 \cdot B^{2} + 2 \cdot A \cdot B \cdot \cos(S \cdot k \cdot x - \phi_{odd}) \cdot \cos(C \cdot k \cdot z - \phi_{even}) + 2 \cdot B^{2} \cdot \cos\{2 \cdot (S \cdot k \cdot x - \phi_{odd})\}$ (7)

ここで、簡単のため、 $S = \sin\theta$ 、 $C = 1 - \cos\theta$ 、 $\phi_{even} = (\phi_1 + \phi_{-1})/2$ 、 $\phi_{odd} = (\phi_1 - \phi_{-1})/2$ の置き換えを使った。 ϕ_{even} は偶関数収差成分、 ϕ_{odd} は奇関数収差成分である。z を固定してx-y 平面の振る舞いを考えると、原点付近での干渉波の極大位置は、 $S \cdot k \cdot x - \phi_{odd} = 0$ 即ち、

$$x = \phi_{\text{odd}}/(S \cdot k) \qquad (8)$$

に存在することがわかる。

 ± 1 次回折光の入射角 θ は、L/S パターン周期 P と露光波長 λ の間に、

$$\sin \theta = \lambda / P$$
 (9)

という関係があることを考慮すると、L/Sパターンの相対的な転写位置ずれ量 $\delta \times$ は、

$$\delta \mathbf{x} = \mathbf{P} \cdot \phi_{\text{odd}} / (2 \cdot \pi)$$
 (10)
と表される。

[0035]

一方、例えば、図6(a)に示した外枠パターン42は、露光波長λに対して 十分大きなパターン幅であり、投影レンズを通過する露光光は瞳面70の中央を



通過する。通常、投影レンズの中央はよく調整されているから、瞳面 70 の中央では波面収差は0 であると考えて良い。従って、外枠パターン42 の位置はたいていの場合変化せず、位置基準マークとすることができる。即ち、奇関数収差 ϕ 0 d d 0 d 0 c 0 d 0 d 0 c 0 d 0 d 0 c 0 d 0 d 0 c 0 d 0 d 0 c 0 d 0 d 0 c 0 d 0 d 0 c 0 d 0 c 0 d 0 d 0 c 0 d 0 d 0 c 0 d 0 d 0 c 0 d 0 d 0 c 0 d 0 d 0 c 0 d 0 d 0 d 0 d 0 c 0 d

[0036]

 $\phi_{\text{odd}} = 2 \cdot \pi \cdot \delta x/P \quad (1 \ 1)$

ここで収差は位相の次元で表されている。露光波長 λ を単位とする表記では $\phi_{\text{odd}} = \delta x/P$ (12)

$$\phi_{\text{odd}}(R, \theta) = \delta x/P$$
 (13)

 $\phi_{\text{odd}}(R, \theta + 180) = -\delta x/P$ (14)

となる。なお、動径Rはλ、P、NAとの間に次の関係がある。

[0037]

 $R = \lambda / (P \cdot NA) \qquad (15)$

以上を考慮すれば、周期 P 及び回転角度が異なる露光マークから形成された収差計測用パターンの計測により、瞳面 70上の異なる位置における奇関数収差成分 $\phi_{0dd}(R,\theta)$ が求められる。例えば、周期が P_0 で 30° 回転した露光マークから形成された収差計測用パターンの計測から、 $\phi_{0dd}(\lambda/(P_0\cdot NA),30^\circ)$ と

次に、求めた ϕ $_{\text{odd}}$ から奇関数収差のゼルニケ収差係数を算出する。オプティカル・レヴュー (OPTICAL REVIEW) 、第7巻、(2000年)、525頁 $_{\text{odd}}$ 34頁に記載されている次の行列計算によって奇関数収差を $_{\text{odd}}$ 3 $_{\text{odd}}$ 成分、 $_{\text{odd}}$ 、 $_{\text{odd}}$ 、 $_{\text{odd}}$ 、 $_{\text{odd}}$ の行列計算によって奇関数収差を $_{\text{odd}}$ の分ける。

[0039]

【数3】

$$\begin{pmatrix} \phi_{\cos\theta}(R) \\ \phi_{\sin\theta}(R) \\ \phi_{\cos3\theta}(R) \\ \phi_{\sin3\theta}(R) \\ \phi_{\sin3\theta}(R) \\ \phi_{\sin5\theta}(R) \\ \phi_{\sin5\theta}(R) \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{3}/2 & 1/2 & 0 & -1/2 & \sqrt{3}/2 \\ 0 & 1/2 & \sqrt{3}/2 & 1 & \sqrt{3}/2 & 1/2 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & -\sqrt{3}/2 & 1/2 & 0 & -1/2 & \sqrt{3}/2 \\ 0 & 1/2 & -\sqrt{3}/2 & 1 & \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi_{\text{odd}}(R, 0^{\circ}) \\ \phi_{\text{odd}}(R, 30^{\circ}) \\ \phi_{\text{odd}}(R, 60^{\circ}) \\ \phi_{\text{odd}}(R, 90^{\circ}) \\ \phi_{\text{odd}}(R, 120^{\circ}) \\ \phi_{\text{odd}}(R, 150^{\circ}) \end{pmatrix}$$

$$(1 \ 6)$$

次に、奇関数収差の1 θ 成分、3 θ 成分を動径関数にフィットして、係数を求める。

[0040]

【数4】

$$\phi_{\cos\theta}(R) = a_2 \cdot Z_2(R) + a_7 \cdot Z_7(R) + a_{14} \cdot Z_{14}(R) + \cdots$$
 (17)

$$\phi_{\sin\theta}(R) = a_3 \cdot Z_3(R) + a_8 \cdot Z_8(R) + a_{15} \cdot Z_{15}(R) + \cdots$$
 (18)

$$\phi_{\cos3\theta}(R) = a_{10} \cdot Z_{10}(R) + a_{19} \cdot Z_{19}(R) + \cdots$$
 (19)

$$\phi_{\sin3\theta}(R) = a_{11} \cdot Z_{11}(R) + a_{20} \cdot Z_{20}(R) + \cdots$$
 (20)

ここで \mathbf{a}_n (nは整数) は第n項のゼルニケ収差係数で、 \mathbf{Z}_n (R) は、第n項のゼルニケ多項式の動径R依存部分である。このようにして、コマ収差 \mathbf{a}_7 、 \mathbf{a}_8 、 \mathbf{a}_{10} 、 \mathbf{a}_{11} 、 及びそれらの高次成分 \mathbf{a}_{14} 、 \mathbf{a}_{15} 、 \mathbf{a}_{19} 、 \mathbf{a}_{20} が求められる。

次に、偶関数収差の測定について説明する。図6(b)に示した4種のL/S マーク47~50を、露光量を固定したまま徐々にフォーカス位置と転写位置を 変えながらレジストを塗布したウェーハ10上に露光する。このようにフォーカ

ス状態を変化させて転写したL/Sレジストパターンを、走査型電子顕微鏡(S EM) 等を用いて測定する。各L/Sレジストパターンのライン幅は、フォーカ ス状態の変化に従い極大値を持つ。ライン幅が極大値となるフォーカス状態は3 光東干渉に形成する干渉波のコントラストが極大となる状態であり、即ちベスト フォーカスである。周期或いは向きの異なる各パターンごとに、ベストフォーカ スを決定する。具体的には、フォーカス位置、即ち、露光装置で設定された各デ フォーカス距離毎に、L/Sレジストパターンのライン幅寸法の極大値もしくは スペース幅の極小値を取る位置がベストフォーカスの位置となる。例えば、図1 2に示すように、縦L/Sレジストパターン111a~111gは、デフォーカ ス距離が-0. 2~0. 4 μmの範囲でパターンが転写され、ベストフォーカス は、O. 1 μ m の位置である。同様に、横 L / S レジストパターン 1 1 2 a ~ 1 12g、第1の斜めL/Sレジストパターン113a~113g及び第2の斜め L/Sレジストパターン114a~114g、それぞれのベストフォーカスは、 0、-0.1、及び0のデフォーカス距離の位置にある。上記例ではライン幅寸 法の極大値もしくはスペース幅の極小値を取る位置をベストフォーカスとしたが 、露光量が小さい場合は、ライン幅寸法の極小値もしくはスペース幅の極大値を 取る位置をベストフォーカスとしてもよい。なお、デフォーカス距離が〇の位置 としては、例えば、図6(a)に示した露光マーク43の外枠パターン42によ り、異なるパターン間の平均的なベストフォーカス位置を予め求め、その位置を デフォーカスの基準位置に設定してある。したがって、図12のデフォーカス距 離が0.0の状態は、使用する露光装置1におけるデフォーカスの基準位置を表 わし、必ずしも無収差の場合のフォーカス位置を表わすわけではない。

[0042]

次に、ベストフォーカスのずれと偶関数収差量の関係について説明する。 3 光東干渉によりウェーハ上に形成される干渉波の式 (7) において、ウェーハ10が光の進行方向(z方向)にずれた場合を考える。コントラストを決める (7)式の右辺第2項がz依存性を持つことから、ベストフォーカスとなる条件は、次の式で表される。

[0043]

$$C \cdot k \cdot Z - \phi_{\text{even}} = 0 \qquad (2 1)$$

すなわち、ベストフォーカスの無収差の場合からのずれ量 δ zは、偶関数収差成分 ϕ evenに比例する。具体的には、 \pm 1次回折光の入射角 θ が、L/S周期Pと露光波長 λ との間に(9)式の関係があることを考慮して、次のように表現できる。

[0044]

 $\phi_{\text{even}} = \text{C·k·}\delta z = 2 \cdot \pi \cdot \kappa (\lambda, P) \cdot \delta z / \lambda$ (2.2) ここで、 $\kappa (\lambda, P) = 1 - (1 - \lambda^2 / P^2)^{1/2}$ である。(2.2)式では収差が位相の次元で表されている。波長を単位とする表記では

$$\phi_{\text{even}} = \kappa (\lambda, P) \cdot \delta z / \lambda$$
 (23)
となる。

 $\phi_{\text{even}}(R,\theta)$ は投影レンズ 5 の瞳面内座標(R, θ)における波面収差の偶関数成分を表す。言い換えると、単位円で規定される瞳面 7 0 上、(R, θ)及び(R, $\theta+1$ 8 0°)における偶関数収差成分が ϕ_{even} である。即ち、

【数5】

$$\phi_{\text{even}}(R, \theta) = \phi_{\text{even}}(R, \theta + 180^{\circ}) = \kappa (\lambda, P) \cdot \delta z / \lambda$$
 (24)

以上を考慮すれば、周期P及び角度が異なる露光マークから形成されたL/Sレジストパターンの計測により、瞳面70上の異なる位置における偶関数収差成分 $\phi_{\text{even}}(R,\theta)$ が求められる。例えば、周期が P_0 で45°回転したマークから形成されたL/Sレジストパターンの計測から、

【数 6】

 $\phi_{\text{even}}(\lambda/(P_0\cdot NA), 45^\circ) = \phi_{\text{even}}(\lambda/(P_0\cdot NA), -135^\circ)$ (25) が求められる。

[0046]

[0047]

【数7】

$$\begin{pmatrix} \phi_{sym}(R) \\ \phi_{cos2\theta}(R) \\ \phi_{sin2\theta}(R) \\ \phi_{cos4\theta}(R) \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi_{even}(R,0^{\circ}) \\ \phi_{even}(R,45^{\circ}) \\ \phi_{even}(R,90^{\circ}) \\ \phi_{even}(R,135^{\circ}) \end{pmatrix}$$
(2.6)

次に、 $O \theta$ 成分 $\phi_{\text{sym}}(R)$ 、 2θ 成分 $\phi_{\cos 2\theta}(R)$ 、 $\phi_{\sin 2\theta}(R)$ を動径関数にフィットして、係数を求める。

[0048]

【数8】

$$\phi_{\text{sym}}(R) = a_4 \cdot Z_4(R) + a_9 \cdot Z_9(R) + a_{16} \cdot Z_{16}(R) + \cdots \qquad (27)$$

$$\phi_{\cos 2\theta}(R) = a_5 \cdot Z_5(R) + a_{12} \cdot Z_{12}(R) + \cdots \qquad (28)$$

$$\phi_{\sin 2\theta}(R) = a_6 \cdot Z_6(R) + a_{13} \cdot Z_{13}(R) + \cdots \qquad (29)$$

[0049]

本発明の実施の形態に係る投影レンズの性能検査方法を図1にしたがって説明する。

[0050]

(イ)まず、フォトマスク33及び第1のレジストを塗布したウェーハ10が露光装置1のウェーハステージ7上に装着される。ステップS101で、例えば

[0051]

(ロ)第2のレジストを塗布したウェーハ10が露光装置に装着される。ステップS102で、第1の収差計測ユニット領域34の、図6(b)に示した偶関数収差計測用の露光マークを用いて露光量を固定したままフォーカス位置と転写位置を変えながら、第1の偏光子31で直線偏光された露光光でおのおののL/Sパターンがウェーハ10上の第2のレジストに転写される。第2のレジストの現像後、図12に示したようなL/Sレジストパターンからベストフォーカスずれ量 δ zが計測される。

[0052]

(ハ)ステップS103で、第1の偏光子31で直線偏光された露光光による横ずれ量 δ ×及びベストフォーカスずれ量 δ zから、第1のゼルニケ収差係数が算出される。例えば、奇関数収差として、コマ収差のゼルニケ係数 α 7、 α 8、及び3 θ 収差のゼルニケ係数 α 10、 α 11、また、偶関数収差として、非点収差のゼルニケ係数 α 5、 α 6、及び球面収差のゼルニケ係数 α 9 が算出される。

[0053]

(二) 次に、ステップS104で、第3のレジストを塗布したウェーハ10が露光装置に装着される。第2の収差計測ユニット領域35の、図6(a)、図7及び図8で示した奇関数収差計測用の露光マークを用いて二重露光が行われ、第2の偏光子32で直線偏光された露光光で各々のL/Sパターンがウェーハ10上の第3のレジストに転写される。第3のレジストの現像後、図9及び図10に示したようなL/Sレジストパターンから横ずれ量8×が計測される。

[0054]

(ホ)第4のレジストを塗布したウェーハ10が露光装置に装着される。ステップS105で、第4の収差計測ユニット領域35の、図6(b)に示した偶関

数収差計測用の露光マークを用いて露光量を固定したままフォーカス位置と転写位置を変えながら、第2の偏光子32で直線偏光された露光光でおのおののL/Sパターンがウェーハ10上の第4のレジストに転写される。第4のレジストの現像後、図12に示したようなL/Sレジストパターンからベストフォーカスずれ量 δ zが計測される。

[0055]

[0056]

(ト)ステップS107で、算出された第1及び第2のゼルニケ収差係数の差が求められる。求められたゼルニケ収差係数差より、ステップS108で、投影レンズ5の性能が判定され、投影レンズ5の選別が行われる。

[0057]

図13には、検査1および2として算出された第1及び第2のゼルニケ収差係数と、ゼルニケ収差係数差を示してある。投影レンズ5の複屈折が十分に抑制されているならば、検査1の結果と検査2の結果との間に差はない。一方、投影レンズ5の複屈折が大きい場合、光の偏光状態によって投影レンズ5の実効的な収差が変わるから、露光光の偏光状態を変えて露光した2回の露光の計測結果は異なる。図13においては、二つの検査で求めたゼルニケ収差係数差が検査1で計測されたゼルニケ収差係数の10%以上あり、投影レンズ5が大きな複屈折を示しているといえる。

[0058]

投影レンズが複屈折を示さないならば、入射光の偏光状態と射出光の偏光状態は同じである。一方、複屈折を示す材質が使われている場合は、入射光と射出光 の偏光状態が変わる。複屈折を示す光透過性材料に偏光光を入射した場合、射出 光の偏光状態は次式で表される。

【数9】

$$\begin{pmatrix} E_p' \\ E_s' \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} E_p \\ E_s \end{pmatrix} \tag{3.0}$$

ここで、(E_p , E_s)は、入射光の電場ベクトルのp偏光成分及びs偏光成分、(E_p , E_s)は、出射光の電場ベクトルのp偏光成分及びs偏光成分、Mは、光透過性材料内の光路に関するジョンズ(Jones)行列である。

露光装置1のレンズの材料として使用される蛍石は、結晶方向によって複屈折の大きさが異なる。従って、露光光が通る経路によって異なる偏光状態の変化を受けることになる。この状態は、瞳6上の任意の点において定義される2×2の行列Mにより表現できる。行列Mは瞳座標及び像面座標の関数となる。また、ある一つの像点における結像を考えるときは、行列Mは瞳座標の関数となる。

露光装置1においては、フォトマスク33から出射した回折光が投影レンズ5に入射し、投影レンズ5を通過した光がウェーハ10に到達する。ウェーハ10表面では、2本以上の光束の干渉により、像が形成される。光束の干渉においては、互いに直交する偏光光同士は干渉せず、像のコントラストを生じない。従って、干渉する光が互いに異なる偏光状態にある場合、像のコントラストが低下し、正常なパターン形成が困難となる。

[0062]

ここで、2光東干渉による結像を例に取り、複屈折の影響を説明する。図14に示すように、露光光Bがフォトマスク33の偏光子及びL/S露光マークにより偏光、回折されて第1及び第2の偏光光線B1、B2となる。投影レンズに入射する前は同一の強度及び偏光状態であった第1及び第2の偏光光線B1、B2の2つの光束が、投影レンズ5内の別の経路を通過し、同一入射面(図14のx-z平面)上で、かつウェーハ10の法線に対し角度θだけ傾いた角度からウェーハ10表面に入射する状態を表している。ここではウェーハ10表面に入射す

る第1及び第2の偏光光線 B 1、 B 2 の偏光状態を、入射面に平行な成分(p 偏光成分)と入射面に垂直な成分(s 偏光成分)とを用いて表記する。第1の偏光光線 B 1 の偏光状態と第2の偏光光線 B 2 の偏光状態がそれぞれ(E $_{1\,p}$, E $_{1\,s}$)、(E $_{2\,p}$, E $_{2\,s}$)のように表されているとする。 p 偏光と s 偏光の位相差を $_{\gamma\,b}$ ($_{\gamma\,b}$ ($_{\gamma\,b}$ 1 は 1 または 2)とすると、光の電場ベクトルの p 偏光成分、 s 偏光成分は次のように表される。ただし、時間依存の項を省略した。

[0063]

$$E_{\gamma p} = A_{\gamma p} \cdot \exp \{i \cdot (k_{\gamma} \cdot x + \phi_{\gamma} + \phi_{\gamma b}/2)\}$$
 (3 1)

$$E_{\gamma s} = A_{\gamma s} \cdot \exp \{i \cdot (k_{\gamma} \cdot x + \phi_{\gamma} - \phi_{\gamma b}/2)\}$$
 (3 2)

 ϕ_{γ} は、s 偏光、 p 偏光状態の平均的な位相を表し、 i は虚数単位、xは位置ベクトルである。 $A_{\gamma p}$ 、 $A_{\gamma s}$ は、それぞれ電場の p 偏光成分、 s 偏光成分の振幅を表わす。 k_{γ} は、波数ベクトルを表し、具体的には次式で表される。

$$k_1 = 2 \cdot \pi / \lambda (\sin \theta, 0, \cos \theta)$$
 (33)

$$k_2 = 2 \cdot \pi / \lambda \left(-\sin \theta, 0, \cos \theta \right)$$
 (34)

このような条件の下、ウェーハ表面における干渉波Iは、電場の振動面が互いに直交するp偏光光及びs偏光光同士が干渉しないことを考慮すると、p偏光の干渉波 I_p 、s偏光の干渉波 I_s の和で表わされる。即ち、

【数10】

$$I_{p} = |E_{1p} + E_{2p}|^{2} = |A_{1p}|^{2} + |A_{2p}|^{2} + 2 \cdot A_{1p} \cdot A_{2p} \cdot (2 \cdot k \cdot x \cdot \sin \theta + \Delta \phi + \Delta \phi_{b})$$
(3 5)

$$I_{s} = |E_{1s} + E_{2s}|^{2} = |A_{1s}|^{2} + |A_{2s}|^{2} + 2 \cdot A_{1s} \cdot A_{2s} \cdot (2 \cdot k \cdot x \cdot \sin \theta + \Delta \phi - \Delta \phi_{b})$$
(36)

$$I = I_p + I_s$$

=
$$I_1 + I_2 + A_p \cdot \cos(2 \cdot k \cdot x \cdot \sin \theta + \Delta \phi + \Delta \phi_b) + A_s \cdot \cos(2 \cdot k \cdot x \cdot \sin \theta + \Delta \phi - \Delta \phi_b)$$

(37)

ただし、 I_1 、 I_2 は、それぞれ光線 1 及び光線 2 の強度、 A_p = $2\cdot A_{1p}\cdot A_{2p}\cdot \cos(2\cdot\theta)$ は、p 偏光光同士の干渉波の振幅、 A_s = $2\cdot A_{1s}\cdot A_{2s}$ は、s 偏光光同士の干渉波の振幅である。kは波数ベクトルの大きさ、 Δ ϕ = ϕ $_1$ - ϕ $_2$ は偏光に無関係な二つの

光束の位相差、 $\Delta \phi_b = \phi_{1b} - \phi_{2b}$ は偏光の大きさに依存した二つの光束の位相差である。また、各干渉波ごとに収差が異なり、p 偏光成分の収差及び s 偏光成分の収差は、

$$\Phi_{\mathbf{p}} = \Delta \phi + \Delta \phi_{\mathbf{b}} \qquad (38)$$

$$\Phi_{\mathbf{S}} = \Delta \phi - \Delta \phi_{\mathbf{b}} \qquad (39)$$
となる。

[0065]

像全体としての収差 Φ は、p偏光の干渉波の振動成分 A_p 、p偏光の収差 Φ_p 、及びs偏光の干渉波の振動成分 A_s 、s偏光の収差 Φ_s を用いて、次式で近似できる。

[0066]

【数11】

 $\Phi = (A_p \cdot \Phi_p + A_s \cdot \Phi_s)/(A_p + A_s) = \Delta \phi + \Delta \phi_b \cdot (A_p - A_s)/(A_p + A_s)$ (40) A_p , A_s は、二つの光束の偏光状態により決まる値であり、(30)式に示されているように、入射光の偏光状態を表すベクトルに瞳座標に依存する行列Mを掛けて得られるベクトルの各成分の大きさである。即ち、二つの光束の偏光状態は、投影レンズ 5 に入射する光の偏光状態よって変化する。従って、投影レンズ 5 に入射する前に光の偏光状態を変えることによって、ウェーハ 10 面の像に対する収差の影響が異なる。即ち、ウェーハ 10 面に形成される収差計測用レジストパターンを計測して求めた収差の値が、入射側の光の偏光状態によって変わる。投影レンズ 5 の複屈折が十分小さい場合は、投影レンズ 5 を通過する光の偏光状態が変化しない。このとき行列Mは瞳座標によらない単位行列となる。従って、 ϕ 1 $b = \phi$ 2b、 $\Delta \phi$ b = 0であるから、入射側の偏光状態によらず(40)式の ϕ が一定となる。即ち、ウェーハ 10 面に形成される収差計測用レジストパターンを計測して求めた収差の値が、入射側の光の偏光状態によって変化しなければ、投影レンズ 5 の複屈折が十分小さいと判定できる。

[0067]

ここでは、2光東干渉を例に取り説明したが、3光東干渉の場合も同様の議論が成り立つ。即ち、入射光の偏光状態を変えて露光を行って収差計測することに

より、投影レンズ5の複屈折の大小を調査することができる。

[0068]

(その他の実施の形態)

上記のように、本発明の実施の形態を記載したが、この開示の一部をなす論述 及び図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から 当業者にはさまざまな代替実施の形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。

[0069]

本発明の実施の形態に係るフォトマスク33は、ワイヤグリッド型の第1及び第2の偏光子31、32はフォトマスク33の端面に平行に配列されていたが、図15に示すように、フォトマスク33aの第1の表面15aに配置される第1及び第2の収差計測ユニット領域34a、35aに対向するように第2の表面16aに配置される第1及び第2の偏光子161、162のワイヤグリッド型のパターンの方向は、フォトマスク33a端面に対して斜めの異なる向きに互いに直交するように配列されていてもよい。このような場合でも、第1及び第2の偏光子161、162により互いに直交する直線偏光が得られるため、本発明の実施の形態と同様の効果が得られることはいうまでもない。

[0070]

また、図16に示すように、フォトマスク33bの第1の表面15bの第1の収差計測ユニット領域34bに対向して第2の表面16bに偏光子172を配置し、第2の収差計測ユニット領域35bに対向する第2の表面16bの領域にはグリッド型偏光子を配置しない構造であってもよい。この場合は、偏光光と無偏光光の状態により、投影レンズ5の収差の差より検査が行われる。

[0071]

また、本発明の実施の形態においては、ワイヤグリッド型偏光子をフォトマスク33の第2の表面16に配置しているが、ワイヤグリッド型偏光子をフォトマスク33ではなくペリクル8上に配置しても良い。図17(a)に示すように、ペリクル8aが、フォトマスク33cに対するゴミ付着防止のために設置されている。フォトマスク33cは、図17(b)に示すように、第1の表面15cに第1及び第2の収差計測ユニット領域34c、35cが配置されている。第1及

び第2の偏光子31a、32aは、図17(c)に示すように、ペリクル8a上の、第1の表面15cの第1及び第2の収差計測ユニット領域34c、35cに対向する位置に配置されている。ペリクル8aは、図18に示すように、フォトマスク33cと同様の透明基板18上に、L/Sパターンの周期Pで遮光部幅wの遮光部19a~19cが配置された構造である。フォトマスク33cを透過してくる露光光の偏光状態は変化しないため、ワイヤグリッド型偏光子がペリクル8上にあっても、本発明の実施の形態と同様の効果が得られることは、いうまでもない。なお、第1及び第2の偏光子31a、32aは、ペリクル8aの、フォトマスク33Cに対向する面でも、その反対の面であっても同様の効果が得られることは、勿論である。

[0072]

さらに、本発明の実施の形態においては、投影レンズ5の収差としてコマ収差と3 0 収差の奇関数収差及び球面収差と非点収差の偶関数収差を用いているが、4種の収差のうち少なくともいずれか一つあれば投影レンズの正の検査は可能である。あるいは、奇関数収差、偶関数収差のうち一方を用いてもよいことは、勿論である。また、投影レンズ5の収差計測方法は説明に用いられている方法に限らず、別の方法が適用できることは、勿論である。

[0073]

このように、本発明はここでは記載していないさまざまな実施の形態等を含む ことは勿論である。したがって、本発明の技術的範囲は上記の説明から妥当な特 許請求の範囲に係る発明特定事項によってのみ定められるものである。

[0074]

【発明の効果】

本発明によれば、複屈折の影響を他の像劣化要因と切り分けて検査する投影光学系の検査方法を提供することができる。

[0075]

また、本発明によれば、投影光学系の検査方法に用いるフォトマスクを提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の実施の形態に係る投影光学系の検査方法の説明に用いるフローチャートである。

【図2】

本発明の実施の形態に係る露光装置の概略構成図である。

【図3】

本発明の実施の形態に係るフォトマスクの構成の一例を説明する図である。

【図4】

本発明の実施の形態に係るワイヤグリッド偏光子の構造の一例を説明する図である。

【図5】

本発明の実施の形態に係るワイヤグリッド偏光子の製造工程図である。

【図6】

本発明の実施の形態に係る収差計測露光マークのパターンを示す図である。

【図7】

本発明の実施の形態に係る奇関数収差計測露光マークのパターンを示す図である。

【図8】

本発明の実施の形態に係る奇関数収差計測露光マークの他のパターンを示す図である。

【図9】

本発明の実施の形態に係る奇関数収差計測のためのレジストパターンを説明する図である。

【図10】

本発明の実施の形態に係る奇関数収差計測のための他のレジストパターンを説明する図である。

【図11】

本発明の実施の形態に係る瞳面を通過する回折光を説明する図である。

【図12】

本発明の実施の形態に係る偶関数収差計測のためのレジストパターンを説明する図である。

【図13】

本発明の実施の形態に係るゼルニケ収差係数の計測結果を示す図である。

【図14】

本発明の実施の形態に係る2光東干渉を説明する図である。

【図15】

本発明のその他の実施の形態に係るフォトマスクの構成の一例を説明する図である。

【図16】

本発明のその他の実施の形態に係るフォトマスクの構成の他の例を説明する図である。

【図17】

本発明のその他の実施の形態に係るフォトマスク及びペリクルの構成の一例を 説明する図である。

【図18】

本発明のその他の実施の形態に係るペリクルの断面構造図である。

【符号の説明】

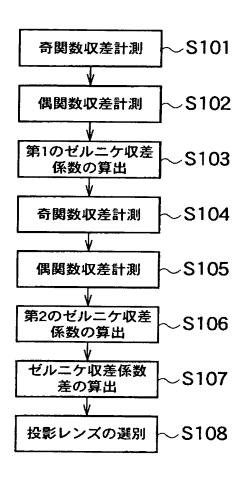
- 1 露光装置
- 2 光源
- 3 照明光学系
- 4 マスクステージ
- 5 投影レンズ
- 6 瞳
- 7 ウェーハステージ
- 8、8a ペリクル
- 9 投影光学系
- 10 ウェハ
- 11 ワイヤグリッド偏光子

- 12、18 透明基板
- 13a~13c、19a~19c 遮光部
- 15、15a~15c 第1の表面
- 16、16 a~16 c 第2の表面
- 21 マスクパターン
- 22 マスクパターン像
- 31、31a、161 第1の偏光子
- 32、32a、162 第2の偏光子
- 33、33a~33c フォトマスク
- 34、34a~34c 第1の収差計測ユニット領域
- 35、35a~35c 第2の収差計測ユニット領域
- 36a~36i、37a~37i 収差計測ユニット
- 41、61a~63a、121a~123a L/S内枠パターン
- 42、61b~63b、121b~123b 外枠パターン
- 43 露光マーク
- 44 切り抜き露光マーク
- 45、64b~66b 外枠切り抜きパターン
- 46、64a~66a 内枠切り抜きパターン
- 47 縦L/Sパターン
- 48 横L/Sパターン
- 49 第1の斜めL/Sパターン
- 50 第2の斜めL/Sパターン
- 51、676~696、1316~1336 外枠レジストパターン
- 52、67a~69a、131a~133a L/S内枠レジストパターン
- 53 レジストパターン
- 61、121 第1の露光マーク
- 62 第2の露光マーク
- 63 第3の露光マーク
- 64、124 第1の切り抜き露光マーク

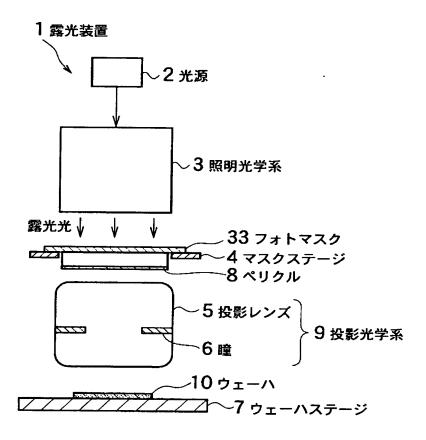
- 65 第2の切り抜き露光マーク
- 66 第3の切り抜き露光マーク
- 67、131 第1のレジストパターン
- 68 第2のレジストパターン
- 69 第3のレジストパターン
- 70、70a、70b 瞳面
- 81 第1の縦L/Sマーク
- 82 第1の横L/Sマーク
- 83 第2の縦L/Sマーク
- 84 第2の横L/Sマーク
- 91a~91e 第1の縦L/Sレジストパターン
- 92a~92e 第1の横L/Sレジストパターン
- 93a~93e 第2の縦L/Sレジストパターン
- 94 a ~ 94 e 第2の横L/Sレジストパターン
- 1111a~111g 縦L/Sレジストパターン
- 112a~112g 横L/Sレジストパターン
- 113a~113g 第1の斜めL/Sレジストパターン
- 114a~114g 第2の斜めL/Sレジストパターン
- 122 第1の回転露光マーク
- 123 第2の回転露光マーク
- 125 第1の回転切り抜き露光マーク
- 126 第2の回転切り抜き露光マーク
- 132 第1の回転レジストパターン
- 133 第2の回転レジストパターン
- 172 偏光子

【書類名】 図面

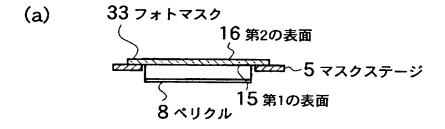
【図1】

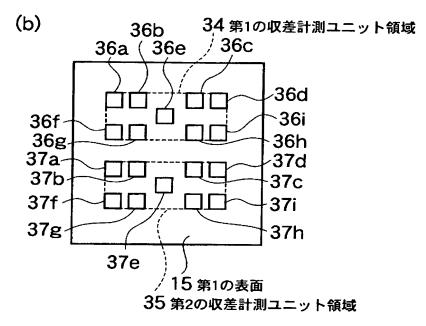


【図2】

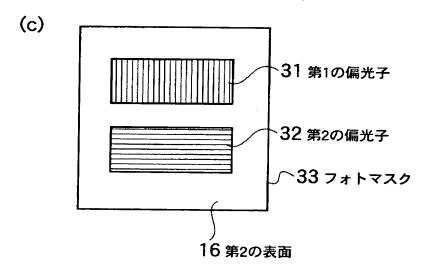


【図3】

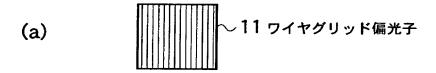


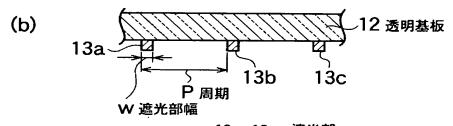


36a~36i, 37a~37i: 収差計測ユニット



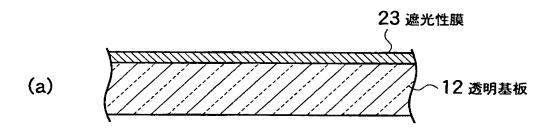
【図4】

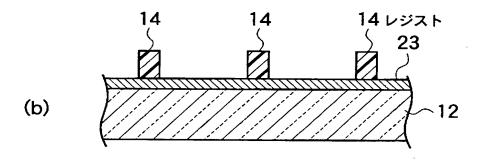


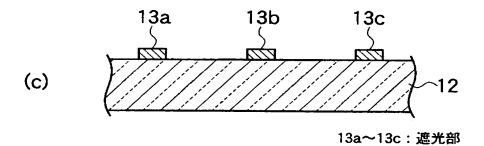


13a~13c:遮光部

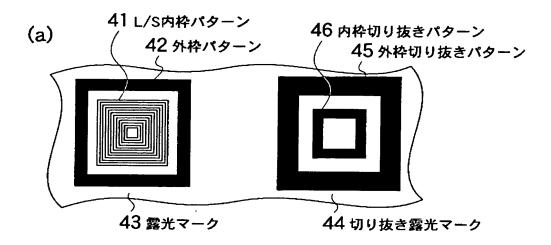
【図5】



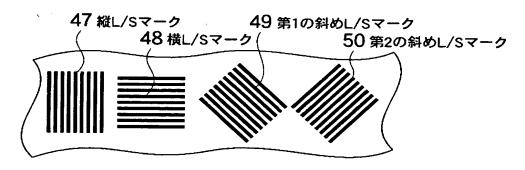




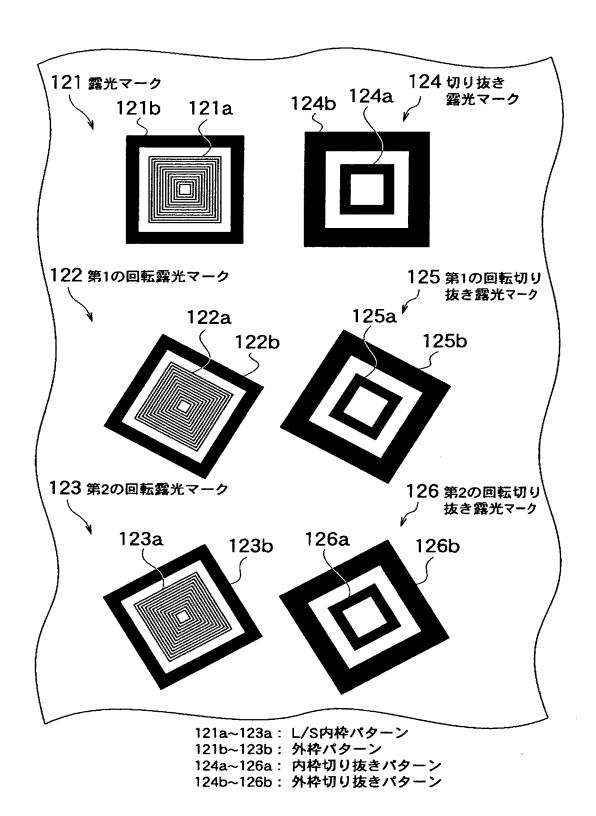
【図6】



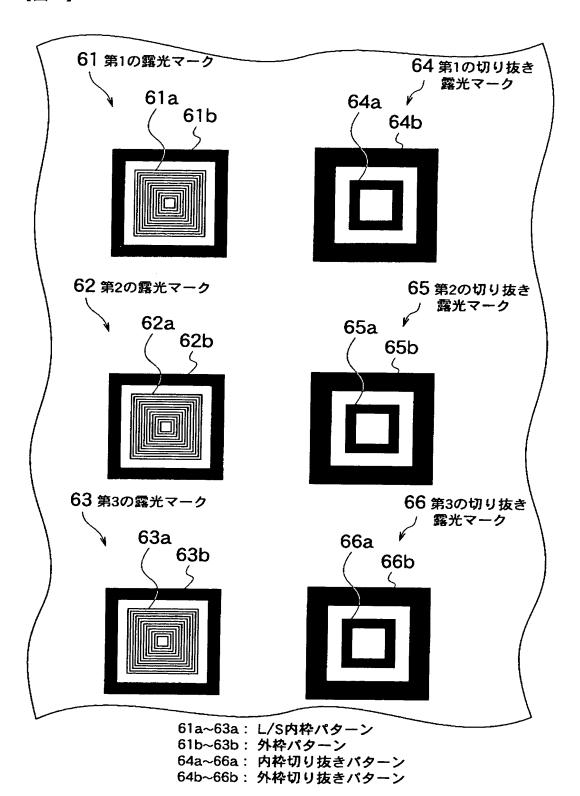
(b)



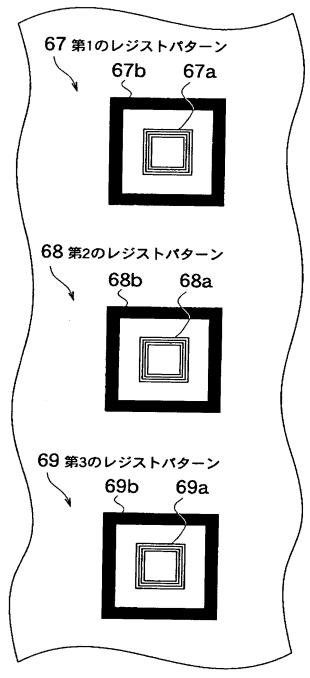
【図7】



【図8】



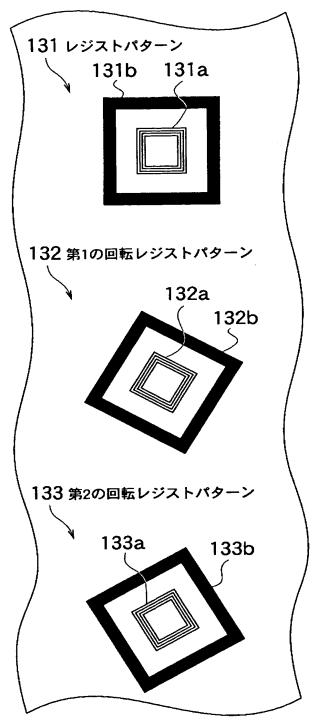
【図9】



67a~69a: L/S内枠レジストパターン 67b~69b: 外枠レジストパターン



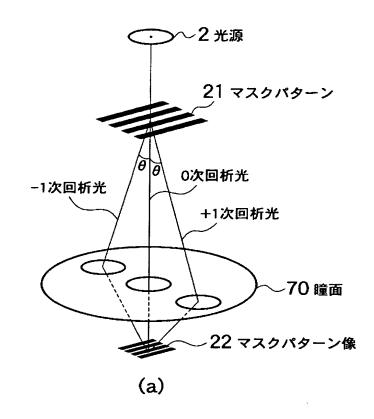
【図10】

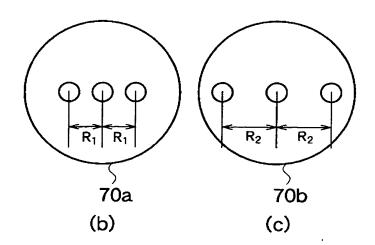


131a~133a: L/S内枠レジストパターン 131b~133b: 外枠レジストパターン



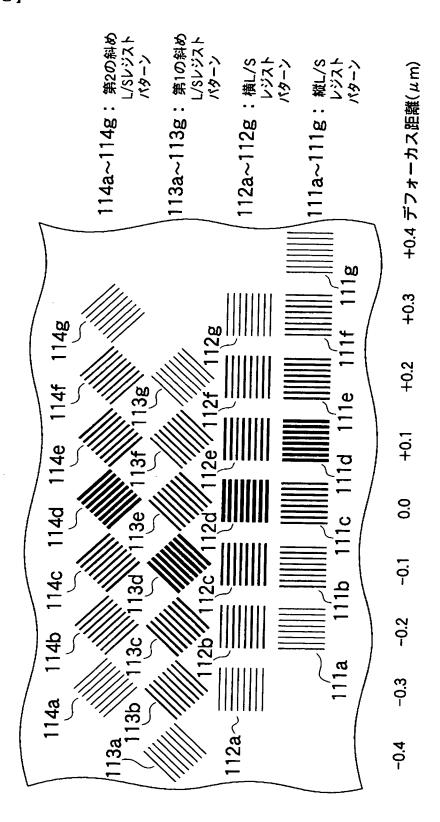
【図11】







【図12】



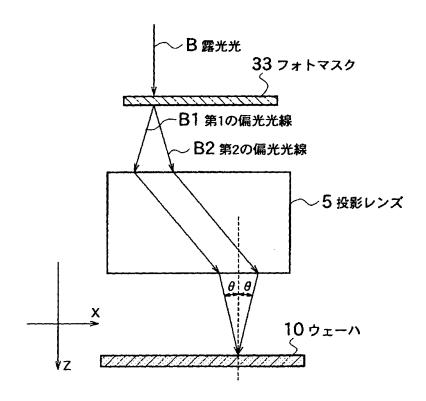


【図13】

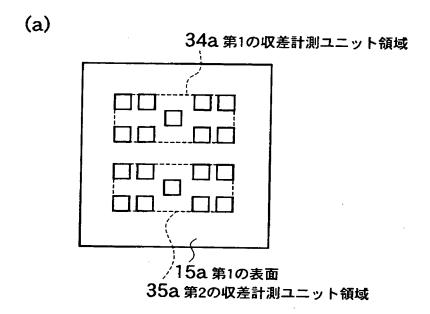
	検査1	検査 2	差(検査1-検査2)
非点収差 a5	10.9	6.0	4.8
非点収差 a6	6.7	15.8	-9.1
コマ収差 a7	4.2	-2.2	6.4
コマ収差 a8	0.5	-7.3	7.8
球面収差 a9	8.5	-2.4	10.9
3 <i>θ</i> 収差 a10	0.0	12.0	-12.0
3θ収差 a11	6.5	0.1	6.4

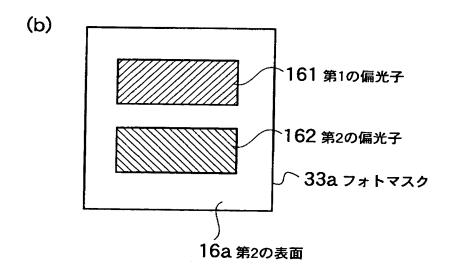
単位ma

【図14】



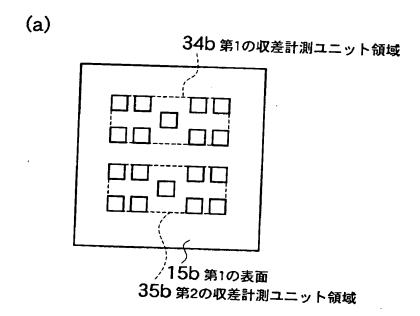
【図15】

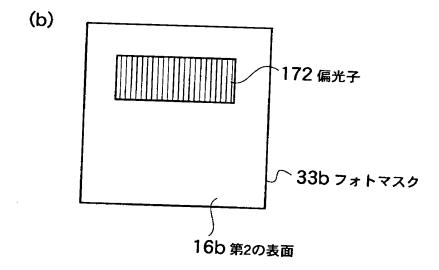






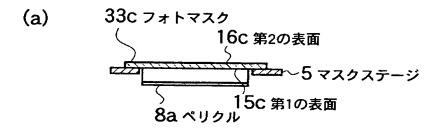
【図16】

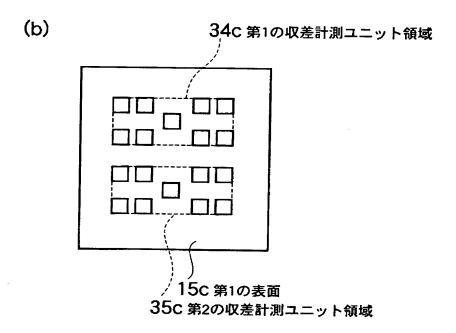


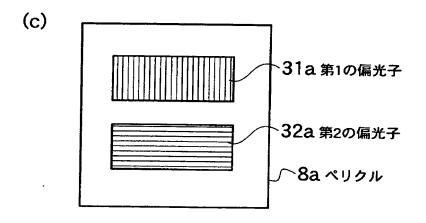




【図17】

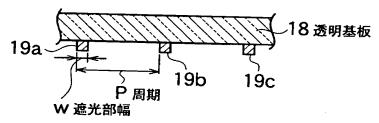








【図18】



19a~19c: 遮光部

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 投影光学系の高精度の検査方法を提供する。

【解決手段】 偏光された第1の露光光でウェーハ10上に塗布されたレジストにフォトマスク33の露光マークを転写して投影光学系9の光学特性を求める。 次に、第1の露光光と偏光状態が異なる第2の露光光でウェーハ10上に塗布されたレジストにフォトマスク33の露光マークを転写して投影光学系9の光学特性を求める。そして、第1及び第2の露光光で求めた前記光学特性の差を算出して投影光学系9の性能検査を行う。

【選択図】 図1

出願人履歴情報

識別番号

[000003078]

1. 変更年月日

2001年 7月 2日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都港区芝浦一丁目1番1号

氏 名

株式会社東芝